セミナー・イベント マップ　Conference, Event Map

NEPCON September 2026 R&D and Manufacturing
AUTOMOTIVE WORLD 2026 September
Factory Innovation Week September 2026 FIW

■ AI・生成AI　■ 次世代技術　■ SDV・車載ソフトウェア　■ モビリティ開発・EV技術

展示

COVESA／AUTOSAR 特別出展エリア

自動車ソフトウェア開発の最前線が集結。
標準化、オープンソース、クラウド連携、AI活用まで、
次世代車両開発に欠かせない技術トレンドを一度に体感できる！

展示＆セミナー

＜マークラインズ社 特別協力企画＞

e-Axle＆インバータ分解展示
中国最新EV構造・コスト分析セミナー




セミナー

フィジカルAI オープンセミナー

セミナー

AI Table

展示＆セミナー

生成AI World

生成AI開発、ChatGPT連携サービス、
LLM、RAGなどの企画展示とセミナー

展示＆セミナー

＜JAMBE共催企画＞

モデルベース開発 特別出展エリア＆フォーラム

開発期間の短縮、品質向上、コスト削減に
直結するモデルベース開発の専門フォーラム

展示＆セミナー

フェザーインバータ特別展示 ＆オープンセミナー

名古屋大学 山本教授を中心に開発した
“フェザーインバータ”を世界初公開！
テスラ比70%軽量化を実現した
フェザーインバータの展示や技術解説を実施

＼世界初公開／



展示＆セミナー

光電融合 World

シリコンフォトニクス、先端パッケージ、
光導波路など光電融合の実現に向けた
最新技術をセミナー発表＆ポスター展示

スケジュールは
次のページへ

NEPCON September 2026 R&D and Manufacturing
AUTOMOTIVE WORLD 2026 September
Factory Innovation Week September 2026 FIW

9月9日[水] Wed. Sep. 9 セミナー・イベント スケジュール Conference, Event Schedule

事前申込制 Pre-registration Required　新規申込はこちらから REGISTER NEW SESSION FROM HERE

申込不要

START	1ホール セミナー会場❶ CONFERENCE VENUE ❶	2ホール セミナー会場❷ CONFERENCE VENUE ❷	2ホール セミナー会場❸ CONFERENCE VENUE ❸	3ホール セミナー会場❹ CONFERENCE VENUE ❹	1ホール 光電融合Worldオープンセミナー Photonics-Electronics Integration World Open Seminar	2ホール フェザーインバータオープンセミナー Feather Inverter Open Seminar	3ホール 生成AI Worldオープンセミナー Generative AI World Open Seminar	4ホール フィジカルAI・生成AIオープンセミナー Physical AI & Generative AI World Open Seminar	1ホール AI Table	1ホール 中国最新EV構造・コスト分析オープンセミナー China's Latest EV Architecture & Cost Analysis Seminar	1ホール モデルベース開発フォーラム Model-based Development Forum	2ホール 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場❶ Exhibitors' Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ①	3ホール 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場❷ Exhibitors' Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ②	START
10:30	10:30-11:30 SDV-1 テキストあり SDV・AI-DV ～自動車業界のチャレンジ～ トヨタ自動車(株) フェロー 村田 賢一	10:30-12:00 NEPCON-K 有料 AI同時通訳 6G実現への挑戦 -サブテラヘルツ無線と高周波実装が拓くAIネイティブネットワーク- 日本電気(株) ネットワークソリューション事業部門 主席ネットワークアーキテクト 大神 正史 (株)NTTドコモ 6Gテック部 無線アクセス技術担当(無線デバイス技術担当兼務) 担当部長 梁山 聡 NTT(株) 先端集積デバイス研究所 光電子融合研究部 グループリーダー 高橋 宏行	10:30-11:40 FIW-S1 【人手不足解消】 製造業の競争力を支える外国人材戦略 経済産業省 製造産業局 製造産業戦略企画室 室長補佐 廣瀬 寛太 えびの電子工業(株) 代表取締役社長 津曲 慎哉	10:30-11:40 AUTO-RDXS1 デンソーにおけるNXを用いた3D設計推進活動の紹介 (株)デンソー 基幹システム推進部 設計プロセス改革室 担当係長 岩嶋 弘幸 シーメンス(株) コンサルタント 多胡 要佑	10:30-11:30 PEIW-F1 光電融合を実現するキーテクノロジー最前線 ― シリコンフォトニクスから実装技術まで ― (国研)産業技術総合研究所 主任研究員 前野 有里子 (国研)産業技術総合研究所 チーム長 須田 悟史	10:30-11:30 FINV-1 日本技術の結晶! 超軽量フェザーインバータの全容と要素技術紹介 名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 山本 真義	11:00-11:30 FIW-AIW1 小間番号:AI1-6 AI Agentで変わる、これからの業務アプリ開発 (株)ビルドシステム AI-DS推進室 室長 新川 博己	11:00-11:30 FIW-FAI1 フィジカル AI ロボット開発の最前線から見るフィジカルAI社会実装の鍵とは 小間番号:AI7-43 ugo(株) 執行役員 CPO 遠藤 雅紀	11:00-11:30 AI × AI PC × 常時接続で業務加速 マーケティング本部 コマーシャルマーケティング 部長 日笠 修	11:00-11:40 AUTO-O1 e-Axle 最新技術動向 マークラインズ(株) リバースエンジニアリング事業部 担当部長 西川 正敏	11:00-11:30 MBD推進センター(JAMBE)活動紹介 JAMBE 事務局 村岡 正	11:00-11:30 小間番号:A3-52 SDVへの移行に向けたConnextの活用 Real-Time Innovations - RTI	11:00-11:30 小間番号:A18-25 撮るだけ最短10分。VR×AIで安全教育と技術継承を自動化 (株)キシブル	11:00
11:30														11:30
12:00					12:00-12:30 PEIW-F2 小間番号:PEIW-11 光電融合・先端PKG実装を切り拓く精密液体制御技術 武蔵エンジニアリング(株) マーケティング戦略部 統括課長 上久保 尚		12:00-12:30 FIW-AIW2 小間番号:AI1-19 AIセキュリティ講座 -秘密を守るAI活用について (株)Central AX 松浦 淳	12:00-12:30 FIW-AIW19 生成 AI World 生成AIで図面業務を自動化 ―見積10倍速の実践事例 小間番号:AI1-24 アイデックス(株)			12:00-12:30 生成AI × Modelicaで始める熱設計 図研テック(株) 上席技術監督 藤田 哲也			12:00
12:30	12:15-13:15 SDV-2 テキストあり AI同時通訳 Eclipse SDV: SDVの非競争領域を支えるオープンソース 日本アイ・ビー・エム(株) コンサルティング事業本部 オートモティブ コンピテンシーセンター 自動車産業担当CTO 川島 善之 Eclipse Foundation Europe GmbH Director SDV Ecosystem Development Ansgar Lindwedel													12:30
13:00		12:45-13:55 NEPCON-S1 世界半導体市場は2026年に倍増の勢いで200兆円以上に急上昇する! (株)産業タイムズ社 執行役会長／特別編集委員 泉谷 渉	12:45-13:55 AUTO-K 有料 同時通訳 SDV時代の競争力を生むオープン協調 ―日本も参画するCOVESAが拓く、データ・AI・コネクテッドサービスの新たな共通基盤 Ford Motor Company, Director of Global Technology Strategy Matt Jones BMW Group, VP of E/E Architecture R&D Graham Smethurst COVESA, Executive Director Steve Crumb	12:45-13:55 FIW-S2 フィジカルAIが変える製造現場 ～異常検知・自律点検・データ活用の最新動向と実践～ 日本マイクロソフト(株) 業務執行役員 エバンジェリスト 西脇 資哲 クボタ環境エンジニアリング(株) 代表取締役社長 八幡 健人 (株)マイスター 常務取締役 橋詰 和哉	13:00-13:30 PEIW-F3 小間番号:PEIW-3 光電融合技術を加速する高機能光導波路光学特性測定装置のご紹介 シナジーオプトシステムズ(株) 開発本部 システム設計部 チーフエンジニア 博士(工学) 宮本 正雄	13:00-13:30 FINV-2 三菱電機の車載向け半導体デバイス技術(Si-IGBT) 三菱電機(株) パワーデバイス製作所 Chief Expert 多留谷 政良	13:00-13:30 FIW-AIW3 小間番号:AI1-5 設計製造の品質の向上の課題を解決～再現性ある品質づくりへ～ (株)JINGS 経営企画 代表取締役 三上 春香	13:00-13:30 FIW-AIW20 生成 AI World R&D部門の技術棚卸で生成AI活用が事業化に繋がらない3つの理由 小間番号:AI1-17 (株)巨石 堅田 健太	13:00-13:30 増え続けるtokenコストをどうするか?成長を止めずに支出を止める方法を考える カラクリ(株) 取締役CPO 中山 智文	13:00-13:40 AUTO-O2 最新のモーターと減速機の構造とコスト マークラインズ(株) リバースエンジニアリング事業部コスト分析グループ グループ長 鐙 清英	13:00-13:30 MBSE領域におけるMBD導入と性能SIMによる開発支援 AZAPA(株) R&D 中西 尋昭	13:00-13:30 小間番号:A4-42 AI時代のSDVを加速するNXP車載プラットフォーム NXPジャパン(株)	13:00-13:30 小間番号:A18-8 工場コンプレッサーエア低圧化への挑戦「48ARfactory」へ SMC(株)	13:00
13:30														13:30
14:00	14:00-15:00 SDV-3 テキストあり SDV時代のソフトウェアプラットフォーム再考とAUTOSARの実践的活用 イーソル(株) ビジネスマネジメント本部 ソリューションアーキテクト、Safety/AUTOSAR シニアエキスパート／AUTOSAR 日本事務局 柳井 期				14:00-14:30 PEIW-F4 小間番号:PEIW-5 光電融合・CPO開発を加速するCAE活用最新事例 サイバネットシステム(株) オプティカル技術部 上野 雄飛	14:00-14:30 FINV-3 三菱電機の車載向け半導体デバイス技術(SiC-MOSFET) 三菱電機(株) パワーデバイス製作所 Chief Expert 多留谷 政良	14:00-14:30 FIW-AIW4 小間番号:AI1-10 低コストで実現する業務プロセス自動化AI！最新事例5選をご紹介 (株)Allegrity 代表取締役 多賀 太	14:00-14:30 FIW-FAI4 フィジカル AI Physical AI時代のヒューマノイド模倣学習最前線 小間番号:AI6-41 (株)HELTEC 常務取締役 久保 卓也			14:00-14:30 Simcenter Amesimを活用した熱マネジメントシステム開発の効率化 デジタルプロセス(株) デベロップメントエンジニアリング サービス部 シニアエキスパート 村木 浩朗	14:00-14:30 小間番号:A7-51 SparkLink短距離無線通信技術とコンソーシアムの紹介 (一社)SparkLink Japan コンソーシアム	14:00-14:30 小間番号:A11-16 湿度管理 米電子機器メーカーも実践 加湿システム刷新の省エネ化 コンデア・ジャパン日本代表事務所	14:00
14:30														14:30
15:00		15:00-16:00 AUTOSDV15 テキストあり COVESA活動のご紹介(概要) ルネサス エレクトロニクス(株) ハイパフォーマンスコンピューティングプロダクトグループ HPC SoCソフトウエアイネーブルメント部 シニアダイレクター 宗像 尚郎		15:00-16:10 FIW-S3 【工場の安全対策】AI／デジタルICTで従業員の安全を守るには レンゴー(株) パッケージング部門 技術開発本部 技術開発第一部 技術開発課長 藤岡 寛史 キリンビール(株) 生産本部技術部 主査 宮浦 直人	15:00-15:30 PEIW-F5 光電融合を支える半導体パッケージ用樹脂材料の技術動向 (株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター エレクトロニクス新製品開発部 上級研究員 吉田 雄麻		15:00-15:30 FIW-AIW5 小間番号:AI1-16 既存Wi-FiとAIによる工場向け屋内測位・資産追跡 IPIN LABS CO., LTD. BD 深谷 航	15:00-15:30 FIW-FAI5 フィジカル AI 産業現場を変える四足ロボットの活用最前線 小間番号:AI7-39 DEEPRobotics 北京アジア地域統括ディレクター 李 昌波	15:00-15:30 Gemini Enterpriseではじめる、AIエージェントの企業活用 グーグル・クラウド・ジャパン(同) マーケティング本部 Google Cloud 担当部長 北澤 公彦	15:00-15:40 AUTO-O3 最新インバーターの構造とコスト分析 マークラインズ(株) コンサルティング事業部 チーフコンサルタント 齊藤 清一	15:00-15:30 AI活用とSPDMはセットで考える～"そのうちやる"では間に合わない理由～ (株)電通総研 SPDM技術部 東日本グループ 江尻 有佳	15:00-15:30 SDVのデータ基盤 ー ライフサイクル全体にわたるデータの信頼性 Tuxera	15:00-15:30 小間番号:A11-26 安全改善が進む工場と停滞する工場の違いとは? 新潟大学	15:00
15:30	15:45-16:45 SDV-4 テキストあり ケイパビリティ・ファースト車両:再利用可能なSDV機能の実現に向けた共通インタフェースモデル BMW Group, VP of E/E Architecture R&D Graham Smethurst													15:30
16:00								16:00-16:30 FIW-FAI6 フィジカル AI フィジカルAI元年の誤解と真実 ～ロボット導入の前に知るべきうつのこと～ デジタルツインから実機調整までの現実解 ～ロボットを賢う前にやるべきこと～ NVIDIA Omniverse×Isaac Sim活用の実践論 小間番号:AI1-2 (株)アスク		16:00-16:30 AIネイティブ時代を捉えた製造業の組織戦略 (一社)生成AI活用普及協会(GUGA) 業務執行理事 兼 事務局長 小村 亮				16:00-16:30 小間番号:A4-36 オープンな道を切り拓く:RISC-Vで半導体・プロセッサ開発の主導権を握る (特非)RISC-V International		16:00
16:30														16:30
17:00														17:00

<注意事項>
- セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
  ①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1
  ②(セミナー会場ABCDEの講演をお申し込みの方のみ)セミナー受講者に必要な受講券※2
- 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- 一部テキスト(講演資料)の配付はございません。
- セミナーの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日セミナー受付で提示してください。(印刷・スマホ上での提示、どちらでも可)

9月10日[木] Thu. Sep. 10 セミナー・イベント スケジュール Conference, Event Schedule

事前申込制 Pre-registration Required　新規申込はこちらから REGISTER NEW SESSION FROM HERE

申込不要

START	1ホール セミナー会場❶ CONFERENCE VENUE ❶	2ホール セミナー会場❷ CONFERENCE VENUE ❷	2ホール セミナー会場❸ CONFERENCE VENUE ❸	3ホール セミナー会場❹ CONFERENCE VENUE ❹	1ホール 光電融合World・名古屋大学×BYD 軽EV RACCO 対談 オープンセミナー Photonics-Electronics Integration World & Nagoya University × BYD RACCO Talk Open Seminar	2ホール フェザーインバータ オープンセミナー Feather Inverter Open Seminar	3ホール 生成AI World オープンセミナー Generative AI World Open Seminar	4ホール フィジカルAI・生成AI オープンセミナー Physical AI & Generative AI World Open Seminar	1ホール AI Table	1ホール 中国最新EV構造・コスト分析オープンセミナー China's Latest EV Architecture & Cost Analysis Seminar	1ホール モデルベース開発フォーラム Model-based Development Forum	2ホール 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場❶ Exhibitors' Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ①	3ホール 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場❷ Exhibitors' Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ②	START
10:30	10:30-11:30 SDV-5 テキスト有り AI同時通訳 **車の未来へ:OEMの枠を超えた、データの共通言語化と標準化された取得・管理手法の確立** BMW Group, Senior Research Engineer/Data Architecture, Connected Vehicle, Standards & Platforms Adnan Bekan Robert Bosch AB (Bosch), Senior software architect in Engineering Excellence # driving research, innovation, architecture & development practices Erik Jagervall Geotab, Connectivity Standards Lead Ted Guild				10:30-11:30 NEPCON-F1 名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 山本 眞義 BYD Auto Japan(株) 技術顧問 三上 龍哉									10:30
11:00							11:00-11:30 FIW-AIW7 小間番号:AI1-4 **現場×生成AIで、ここまで変わる! AI導入成功パターンと実践事例** (株)ネクストオプト 代表取締役 柴田 翼	11:00-11:30 FIW-AIW21 生成 AI World **AIに聞いても"なんか違う"を解消する一判断の背景を組織の資産に** 小間番号:AI1-20 ファインディ(株) 沢井 拓	11:00-11:30 **生成AIは混迷した。では現場は変わったか ――一人ひとりが自走し、最短で成果を出す方法** (株)モーション・ティー 加藤 大己		11:00-11:30 **生成AIおよび自動化技術を活用したMBSE・MBDアプローチ** (株)日立産業制御ソリューションズ コネクティブエンジニアリング事業部 高島 悟 / 守田 宇恵		11:00-11:30 小間番号:A11-16 **湿度管理 米大手メーカーも導入 加湿システム刷新による省エネ化** コンデア・ジャパン日本代表事務所/ ピーエス工業(株)	11:00
11:30														11:30
12:00					12:00-12:30 PEIW-F9 小間番号:PEIW-6 **光電融合デバイス開発を拓く材料改質装置「KYOKA」** 日新イオン機器(株) 新事業推進部 倉内 太淵		12:00-12:30 FIW-AIW8 小間番号:AI1-3 **製造業必見! GenX AI OCRによる難読帳票と図面の読み取りデモ** GenX(株) 経営企画部 CEO 坏 健太	12:00-12:30 FIW-AIW22 生成 AI World **生成AI、導入しただけで終わっていませんか?** 小間番号:AI1-21 ユニデックス(株) 西野 遵洋			12:00-12:30 **複雑化するモビリティ開発に対応するモデルベース・システムズエンジニアリング** (株)図研 DX戦略室 竹崎 一輝		12:00-12:30 小間番号:A12-22 **AI&音声で帳票記入! 電子化の壁を超える次世代帳票作成ツール** (株)KOSKA	12:00
12:30	12:15-13:15 SDV-6 テキスト有り AI同時通訳 **SDV・AIDV時代のためのグローバルプラットフォーム** TMT CoPilots GmbH, CEO Joachim Langenwalter													12:30
13:00		12:45-13:55 NEPCON-S3 **【光電融合World】NVIDIA フォトニクスで切り拓く AI インフラの未来** エヌビディア (同) ネットワーキングプロダクトマーケティング HPC/AI and Technical Computing ディレクター 岩谷 正樹	12:45-13:55 AUTO-SDVS4 同時通訳 **SDVエコシステムの進化 ―企業の枠を超えたグローバル連携に向けて―** BMW Group, VP of E/E Architecture R&D Graham Smethurst (株)本田技術研究所 ソフトウェアファインドモビリティ開発統括部 モビリティシステムソリューション開発部 エグゼクティブチーフエンジニア/(一社)JASPAR API技術ワーキンググループ 主査 坪内 一雄 日産自動車(株) ソフトウェア開発部 部長 杉本 一馬 COVESA, Executive Director Steve Crumb	12:45-13:45 AUTO-SDVS2 **日本の自動車の進化を支えるTIの車載半導体ソリューション** 日本テキサス・インスツルメンツ(同) 営業技術本部 車載エリア アプリケーション技術グループ マネージャー 須崎 広源			13:00-13:30 FINV-4 **AIサーバーと電動化時代のための次世代SiCパワーソリューション** ローム(株) SiCパワーデバイス事業本部 アプリケーション戦略室 技術主幹 大河内 裕太	13:00-13:30 FIW-AIW9 小間番号:A18-43 **AIで実現する製造業の次世代アフターサポート** (株)PKSHA Technology AI Knowledge&Communicationカンパニー AI Voice事業本部 セールスマーケティング部 フィールドセールスグループ 坏 一成	13:00-13:30 FIW-FAI9 フィジカル AI **製造現場自働化に向けたフィジカルAIの現在地 ～期待から実装フェーズへの道筋～** 小間番号:AI1-1 プレインズテクノロジー(株) 城座 俊太	13:00-13:30 **AI導入からAIネイティブな組織へ。変化を拒む組織を変革するためのアプローチ** (株)Algomatic 代表取締役CEO 鶴居 啓人	◆ ◆ ◆	13:00-13:30 **その適合、根拠を説明できますか? データ駆動型AIで裏付ける適合** Secondmind(株) 佐多 直和		13:00-13:30 小間番号:A17-36 **人材不足を採用だけで解決しない製造現場の6つの人材活用モデル** (株)BREXA Next	13:00
13:30														13:30
14:00	14:10-15:10 SDV-7 テキスト有り AI同時通訳 **車両データを「共通化」から「知能化」へ** BMW Group, Research Engineer Daniel Alvarez-Coello Renesas Electronics, Principal Engineer, High-Performance Computing, R-Soft Div., Software & Digitalization Group Stephen Lawrence				14:00-14:30 PEIW-F10 小間番号:PEIW-10 **PICサブライチェーン: テストエコシステムの現状と課題** (株)日立ハイテク イノベーティブプラットフォーム 主任 後藤 黎介	14:00-14:30 FINV-5 **AIサーバーと電動化時代のための次世代SiCパワーソリューション** ローム(株) SiCパワーデバイス事業本部 アプリケーション戦略室 技術主幹 大河内 裕太	14:00-14:30 FIW-AIW10 小間番号:AI1-12 **製造業における生成AI活用最前線** (株)エムニ AIソリューション部 長南 拓海	14:00-14:30 FIW-FAI10 フィジカル AI **Physical AIの時代のヒューマノイド模倣学習最前線** (株)HELTEC 常務取締役 久保 卓也 小間番号:A16-41	14:00-14:30 **製造業のAX成功の分岐点―― 暗黙知の形式知化で「技術伝承」と「即戦力化」を実現する生成AI活用** (株)Lightblue 営業部 執行役員営業部長 川保 彰広		14:00-14:30 **モビリティの体験価値を高める「感性」のエンジニアリング ～MBDを用いた感性定量化と車両運動性能へのアプローチ～** AZAPA(株) R&D 鎌田 淳平	14:00-14:30 **AIとリアルタイムで変える品質管理プラットフォーム** Minitab(株)	14:00-14:30 小間番号:A8-35 **企業×地域×日系ブラジル人 人口減少時代の地域未来PJT始動** (一社)日本ブラジル地域未来共創機構	14:00
14:30														14:30
15:00		15:00-16:30 AUTO-EVS1 **トヨタ・ホンダのEV開発をチーフエンジニアが語る!** トヨタ自動車(株) MS統括部 ZZ チーフエンジニア 内山 征也 (株)本田技術研究所 四輪研究開発センター 機種開発LPL室 チーフエンジニア 細田 英智	15:00-16:10 AUTO-ADTS1 AI同時通訳 **インテリジェントカー: 融合、都市走行、エージェンティックAI** Horizon Robotics Vice President of Product Marketing Wenyao Liu	15:00-16:10 FIW-55 **【製造業の人事】人的資本の必要性とAI時代の人材戦略** 一橋ビジネススクール 教授 小野 浩 日揮ホールディングス(株) 専務執行役員 CHRO(最高人事責任者) 花田 琢也	15:00-15:30 PEIW-F11 小間番号:PEIW-12 **「光電融合」を支える超高速プリント基板のキホン** (株)大恵電子 関口 豊		15:00-15:30 FIW-AIW11 小間番号:AI1-8 **現場を変革するAI自動検査: なぜうだからこそうまくいくのか** (株)ロビット 営業本部 執行役員 営業本部長 鈴木 裕太	15:00-15:30 FIW-FAI11 フィジカル AI **製造現場自働化に向けたフィジカルAIの現在地 ～期待から実装フェーズへの道筋～** 小間番号:AI1-1 プレインズテクノロジー(株) 城座 俊太	15:00-15:30 **製造業におけるAI活用最前線** (株)エムニ 代表取締役 下野 祐太		15:00-15:30 **moderixはSDV時代のサプライチェーンをつなぐMBD基盤** (株)ネクスティエレクトロニクス ソフトウェア本部 XaaSユニット プロダクト開発部 楯木 教由	15:00-15:30 **ドミニカ共和国: 電子機器製造の戦略的拠点** Dominican Republic Free Zones	15:00-15:30 小間番号:A10-52 **AIが、動画マニュアルを自動でつくる時代へ** (株)スタディスト	15:00
15:30	15:45-16:45 SDV-8 テキスト有り **ゼロから1年でOSS公開へ – JASPAR Yoriito開発の舞台裏** (株)本田技術研究所 ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 モビリティシステムソリューション開発部 エグゼクティブチーフエンジニア/(一社)JASPAR API技術ワーキンググループ 主査 坪内 一雄													15:30
16:00							16:00-16:30 FIW-AIW12 小間番号:AI1-13 **提案作成が10倍速: 一番使える生成AIスライド作成術** (株)カトルセ 代表取締役 楯木 健太郎	16:00-16:30 FIW-AIW23 生成 AI World **眠れる技術を、次の事業へ。AIで加速する新規事業テーマ探索** 小間番号:AI1-15 ナインシグマ・ホールディングス(株) SaaS事業室 針生 太郎							16:00
16:30														16:30
17:00														17:00

<注意事項>
- セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
  ①展示会場入場に必要な来場者パッジ※1
  ②(セミナー会場ABCDEの講演をお申し込みの方のみ)セミナー受講者に必要な受講券※2
- 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- 一部テキスト(講演資料)の配付はございません。
- セミナーの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者パッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日セミナー受付で提示してください。(印刷・スマホ上での提示、どちらでも可)

9月11日[金] Fri. Sep. 11 セミナー・イベント スケジュール Conference, Event Schedule

事前申込制 Pre-registration Required　新規申込はこちらから REGISTER NEW SESSION FROM HERE

申込不要

START	1ホール セミナー会場❶ CONFERENCE VENUE ❶	2ホール セミナー会場❷ CONFERENCE VENUE ❷	2ホール セミナー会場❸ CONFERENCE VENUE ❸	3ホール セミナー会場❹ CONFERENCE VENUE ❹	1ホール 光電融合Worldオープンセミナー Photonics-Electronics Integration World Open Seminar	2ホール フェザーインバータオープンセミナー Feather Inverter Open Seminar	3ホール 生成AI Worldオープンセミナー Generative AI World Open Seminar	4ホール フィジカルAI・生成AIオープンセミナー Physical AI & Generative AI World Open Seminar	1ホール AI Table	1ホール 中国最新EV構造・コスト分析オープンセミナー China's Latest EV Architecture & Cost Analysis Seminar	1ホール モデルベース開発フォーラム Model-based Development Forum	2ホール 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場❶ Exhibitors' Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ①	3ホール 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場❷ Exhibitors' Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ②	START
10:30	10:30-11:30 SDV-10 テキストあり AI関連講演 サイバーレジリエンスを支える Eclipse FoundationのOpen SDV イニシアチブ ETAS GmbH, Sr. Automotive OSS Process Lead Philipp Ahmann	10:30-11:40 NEPCON-S6 日本技術の結晶! 超軽量フェザーインバータの全容と要素技術紹介 名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 山本 真義	10:30-11:40 NEPCON-S4 【DUNLOP×富士通】 妥協なき設計探索を可能にする「超高速試行錯誤」 ーGNNサロゲートモデルがもたらす設計革新ー 住友ゴム工業(株) タイヤ事業本部 技術本部 機能解析部長 角田 昌也 富士通(株) 先端コンピューティング開発本部 ソフトウェア開発統括部 統括部長 平井 浩一	10:30-11:30 SDV-9 テキストあり サードパーティの力を活かすオープンSDVとピークルAPI 名古屋大学 大学院情報学研究科 附属組込みシステム研究センター 教授 高田 広章	10:30-11:30 PEIW-F13 光電融合、あらゆる実装技術課題をCADNetで解決 コネクテックジャパン(株) 代表取締役会長 平田 勝則									10:30
11:00							11:00-11:30 FIW-AIW13 小間番号:AI1-2 動画解析AIが実現する製造業の技術伝承と現場の生産性向上 (株)キャリアサバイバル 代表取締役社長 松岡 大介	11:00-11:30 FIW-AIW24 生成 AI World Copilot活用率30%→85% 定着させた5段階の設計 小間番号:AI1-18 (株)アウトバーン 代表取締役 森山 広大	11:00-11:30 AIエージェント開発の新たなスタンダード ~オンプレ×ローカルAIエージェントの有用性~ (株)Ippu Senkin 代表取締役社長 鈴木 秀弥		11:00-11:30 Simcenter Amesimを活用した熱マネジメントシステム開発の効率化 デジタルプロセス(株) デベロップメントエンジニアリング サービス部 シニアエキスパート 村本 浩朗	11:00-11:30 小間番号:AS-40 ソフトウェアのリスクを改善する静的検証、形式検証のご紹介 アイティアクセス(株)	11:00-11:30 小間番号:A17-36 外国人雇用を学ぶ ~インドネシア人材の魅力 (株)BREXA CrossBorder	11:00
11:30														11:30
12:00							12:00-12:30 FIW-AIW14 小間番号:AI1-9 生成AIで加速する技術継承 (株)Landeu 古川 雅博	12:00-12:30 FIW-AIW25 生成 AI World AI活用をPoCで終わらせないデータ戦略入門 小間番号:AI1-23 (株)INDX 代表取締役 伊藤 克哉					12:00-12:30 小間番号:A16-22 人手不足時代の切り札「Robo Sync」による現場変革 パナソニック コネクト(株)	12:00
12:30	12:15-13:15 SDV-11 テキストあり ソフトウェアディファインドの本質とキーテクノロジー パナソニック オートモーティブシステムズ(株) 代表取締役 副社長執行役員 チーフテクノロジーオフィサー 水山 正重													12:30
13:00		12:45-13:55 NEPCON-S5 フィジカルAIが切り拓くヒューマノイドの未来 ~ロボット研究と電子デバイス技術の最前線~ 早稲田大学 理工学術院 教授 高西 淳夫 (株)村田製作所 技術・事業開発本部 技術企画・新規事業推進統括部 新規事業推進2部 部長 山川 直子	12:45-13:45 AUTO-SDV-S5 テキストあり 未来の自動車データモデル入門 ・COVESA 車両信号仕様 (VSS)と車両データモデル (VDM) ボッシュ(株) ボッシュモビリティ 東アジア・東南アジア 技術統括部門 技術戦略・エンジニアリング戦略 森田 泰弘	12:45-13:55 FIW-S7 【中小企業の脱炭素】国の取り組みと事例紹介 経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 カーボンニュートラル推進課 課長 濵口 慎吾 (株)エコム 取締役 瀧本 典昭	13:00-13:30 PEIW-F15 小間番号:PDW-14 光電融合を支える次世代ペロブスカイト太陽電池向け新規ポリマー系HTL材料 ハイタム(株) 田中 千秋	13:00-13:30 FINV-6 アルミダイカスト製パワー半導体用冷却器の開発と今後の展望 大豊工業(株) 藤原BASE 主任 鈴木 悠司	13:00-13:30 FIW-AIW15 小間番号:AI1-22 流体AIエージェントABYSS 液体・気体の環境リスク低減と脱炭素 (株)Itumo 下野 健佑	13:00-13:30 FIW-FAI15 フィジカル AI ロボット開発の最前線から見るフィジカルAI社会実装の鍵とは 小間番号:A17-43 ugo(株) 執行役員 CPO 遠藤 雅紀	13:00-13:30 汎用AIエージェントで工場のデータを利活用する方法 Genspark(株) エンタープライズ 営業リーダー 中島 翔行	◆ ◆ ◆	13:00-13:30 失敗から学ぶMBD導入 ~つまずきポイント10選と回避戦略~ パーソルクロステクノロジー(株) エンジニアリング事業管掌 第2電子・制御設計本部 シニアエキスパート 馬場 慶治		13:00-13:30 小間番号:A8-41 円安時代の台湾ハードウェア量産戦略 MIGHT ELECTRONIC CO., LTD.	13:00
13:30														13:30
14:00	14:00-15:00 SDV-12 テキストあり SDV時代を拓く自動車産業のOSS戦略 パナソニック オートモーティブシステムズ(株) シニアアーキテクト LinuxFoundationJapanエバンジェリスト 石井 宏幸 (株)本田技術研究所 開発推進イニシアティブ&アーキテクトブロック チーフアーキテクト/ Automotive Grade Linux Advisory Board Member, Linux Foundation Xen Board Member 日下部 雄一				14:00-14:30 PEIW-F16 小間番号:PDW-9 電気信号が早くないと光伝送速度もあがらない。基板の限界に挑む OKIサーキットテクノロジー(株) マーケティング部 部長 飯島 裕	14:00-14:30 FINV-7 AI・EV革新を支えるパネルレベルパッケージ技術 アオイ電子(株) 先端パッケージ推進本部 製品開発部 製品開発企画課 課長代理 高尾 勝大	14:00-14:30 FIW-AIW16 小間番号:AI1-1 製造業における生成AI / AI Agentの最新事例と実践的な導入術 (株)Techtical 井上 翔宇	14:00-14:30 FIW-FAI16 フィジカル AI 小間番号:A16-35 Prox Industries(株)	14:00-14:30 使うほど組織にフィットして賢くなる製造業特化AI――実験報告書・FMEA・特許調査・技術探索で"暗黙知"を組織資産に変える ストックマーク(株) Aconnect Division／ Aconnectプロダクト責任者 嶋 大介	14:00-14:30 1D-3DCAEの連携による設計検討と詳細検証のMBDプロセス ニュートンワークス(株) CAE総合開発センター アシスタントプロジェクトリーダー 塚本 岳士		14:00-14:30 小間番号:A18-36 企業×地域×日系ブラジル人人口減少時代の地域未来PJT始動 (一社)日本ブラジル地域未来共創機構	14:00
14:30														14:30
15:00		15:00-16:10 FIW-S8 【DX推進・普及】 現場発で組織を変える ~人とAIが実現する全社変革~ ヤンマーホールディングス(株) 経営戦略部イノベーション推進部 部長 田中 重信 三菱マテリアル(株) デジタル戦略部 CDIO/デジタル戦略部長 鳩山 敦久	15:00-16:10 AUTO-SDV-S6 テキストあり AUTOSARにおけるDDSとその運用ワークフロー イーソル(株) ビジネスマネジメント本部 ソリューションアーキテクト、Safety/AUTOSAR/エンアエキスパート/ AUTOSAR 日本事務局 櫻井 剛 Real-Time innovations, Inc. Staff Field Application Engineer Zhi Kai Lim	15:00-16:10 FIW-S6 フィジカルAI社会における国産ヒューマノイドの未来 (株)Highlanders CEO 堀岡 宏哉	15:00-15:30 PEIW-F17 光をチップへ ― AI時代を支える次世代光接続技術 コーニングジャパン(株) 光通信事業部 事業部長 香川 康之		15:00-15:30 FIW-AIW17 小間番号:AI1-7 95%失敗する生成AI PJT 現場導入の鍵はAIの品質評価 (株)amoibe 代表取締役CEO 新條 隼人	15:00-15:30 FIW-FAI17 フィジカル AI 産業現場を変える四足ロボットの活用最前線 DEEPRobotics 北東アジア地域統括ディレクター 李 昌波 小間番号:A17-39	15:00-15:30 蒸気機関時代とAI時代 Acrosstudio(株) 取締役COO 兼 AX事業部 パートナー 城戸 健汰		15:00-15:30 その設計方針、根拠を説明できますか? データ駆動型AIで裏付ける設計判断 Secondmind(株) 山本 和志		15:00-15:30 小間番号:A10-52 "点検DX"の成功事例から学ぶ仕組みづくり (株)スタディスト	15:00
15:30														15:30
16:00	15:45-16:45 SDV-13 テキストあり SDVに向けたJASPARでのAPI標準化の取り組み JASPAR API技術ワーキンググループ 副主査／日産自動車(株) 三輪 剛						16:00-16:30 FIW-AIW18 小間番号:AI1-11 暗黙知を資産に変えるAIエージェント活用 (株)テクノプロ AI・データ事業本部 AI・データソリューション事業部 AI・データ高度分析課 チーフエンジニア 伊藤 信吾	16:00-16:30 FIW-FAI18 フィジカル AI フィジカルAI元年の誤解と真実 ~ロボット導入の前に知るべきつのこと~ デジタルツインから実機調整までの現実解 ~ロボットを育う前にやるべきこと~ NVIDIA Omniverse×Isaac Sim活用の実践論 小間番号:PA1-2 (株)アスク					16:00
16:30														16:30
17:00														17:00

<注意事項>
- セミナー受講に必要な持ち物は2点です。
  ①展示会場入場に必要な来場者バッジ※1
  ②(セミナー会場ABCDEの講演をお申し込みの方のみ)セミナー受講者に必要な受講券※2
- 敬称略。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- 一部テキスト(講演資料)の配付はございません。
- セミナーの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。

※1 セミナーのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要です。来場登録後にメールにて届く「来場者バッジ」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
※2 セミナー申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日セミナー受付で提示してください。(印刷・スマホ上での提示、どちらでも可)